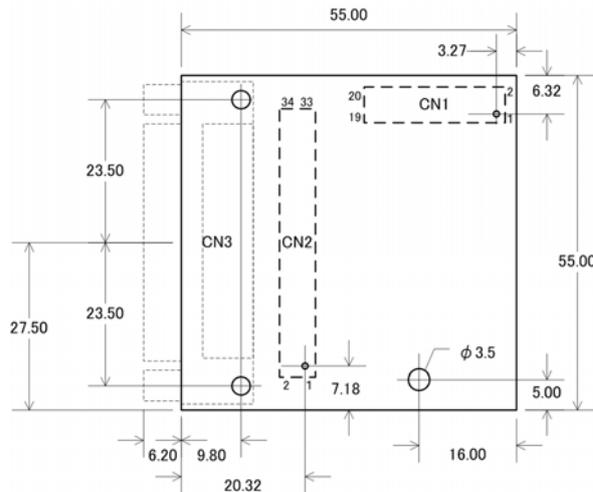
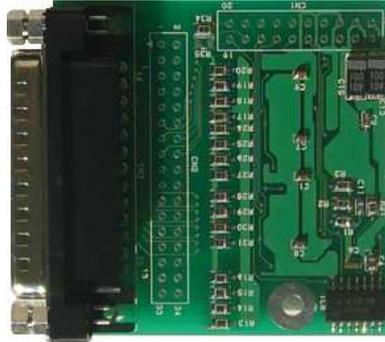


PIO基板(HDM-P) 仕様書



仕様	
型式	HDM-P
概要	入力8点、出力4点の平行IOです。 センサやスイッチからの入力、LED等への出力が可能です。
インターフェース	D-Sub 25ピン 出力 8点 入力4点
外形寸法	55×55mm ※突起部は含まず
消費電力	0.07W
使用温度	-10°C~50°C
嵌合コネクタ	20PIN 2列 2.54ピッチ
電源	嵌合コネクタより供給 (+5V, +3.3V)
備考	ベースボードを介してコア基板と接続します。 ※PIOの出力で、10mA以上の機器をドライブする場合は必ずドライブ回路を付加してください。



Kyushu Electronics Systems, Inc.
URL:<http://www.kin.co.jp>

製造・販売
(株)九州エレクトロニクスシステム

〒807-1263
北九州市八幡西区金剛 2-3-3
tel.093-617-5678 fax.093-618-5764

2007年1月第一版